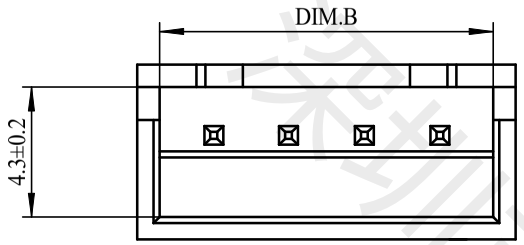
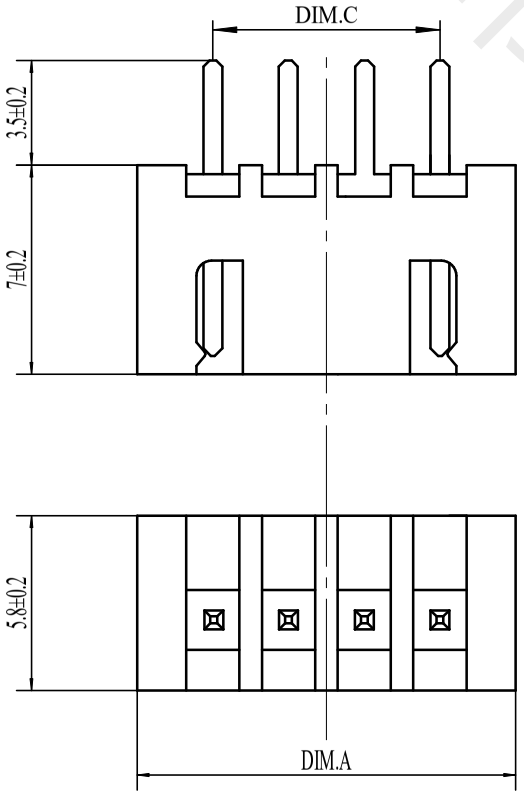
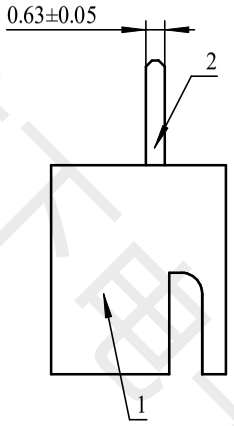
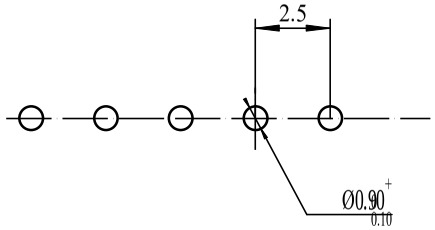
REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECK	APPROVED
1.00		初版发行	2020-8-28			

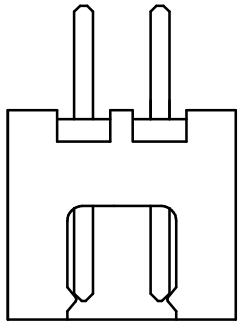








PCB LAYOUT



2PIN

15P	40	38.6	35
14P	37.5	36.1	32.5
13P	35	33.6	30
12P	32.5	31.1	27.5
11P	30	28.6	25
10P	27.5	26.1	22.5
9P	25	23.6	20
8P	22.5	21.1	17.5
7P	20	18.6	15
6P	17.5	16.1	12.5
5P	15	13.6	10
4P	12.5	11.1	7.5
3P	10	8.6	5
2P	7.5	6.1	2.5
MUMBER OF PINS	DIM.A	DIM.B	DIM.C

技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm

温度范围：-25℃~85℃

额定电压：250V AC/DC

额定电流：3A

接触电阻：≤0.02Ω

绝缘电阻：≥100MΩ

耐 压：1000V AC/minute

NO.	NAME	Q'TY	DESCRIPTION
2	PIN	n PCS	材质:黄铜,电镀:镀亮锡60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:PA66增强 (耐温UL94V-0),颜色:米色

GENERAL TOLERANCES			
DIM	TOL	DIM	DEG
X.		X°.	±3.00°
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°
X.XXX	±0.15	X.XXX°	

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

DRAW :	黄彬	2020-8-28	TITLE: 插件针座	DRAW NAME: HX 2.54mm-8P ZZ-MS
DESIGN:				
CHECK:	张伟	2020-8-28	SERIES: 1501 SERIES	DRAW NO.
APPROVED	罗小春	2020-8-28	P/N:	
CUSTOMER DRAWING			REV. 1.00 SCALE N/A	UNIT: mm SHEET: 1/1

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel:0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project：　针座

规格型号 Part No：　HX 2.54mm-8P ZZ-MS

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

1、 SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验.

2、 USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃～+85℃

环境温度：-25℃～+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

3、 Appearance and Dimension:（外观及尺寸）

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象.

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、Material:

材 料 （以图纸为准）

P/N 零件名称	Type 类 型	Material 材 料	Finish 表面处理	Expiain 说 明
Terminal 端子	Contact 插 簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	RoHS Comp liant
Housing 孔 座	Plastic 塑 壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4μ〃m 镀金：3~4μ〃m	
	Plastic 塑 壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4μm 镀锡：3~4μm	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	

深圳市韩下电子有限公司

5、Electriacl Performance:
电 气 性 能

N O . 序号	Ltem 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	250V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	3A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	≤20 mΩ
5.4	Insulation Resistance 绝触电阻	≥100MΩ
5.5	Dielectric Strength 耐 压	≥1000V AC/minute

6、Mechanical Performance:
机 械 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	≥10N per pin
6.2	Female contactRetention force 端子固定力	≥10N per pin
6.3	Plug-in force 插入力	≤3N per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	≥0.5N per pin

7、Endurance Characteristics:
环 境 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Requirement 技术要求
7. 1	Soldering rest 可焊性	Time:2.5±0.5S 时间：2.5±0.5S Temperature:250±5℃ 温度：250±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积：≥95%
7. 2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time:5±1S 时间:5±1S Temperature:250±5℃ 温度：250±5℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏

深圳市韩下电子有限公司

7.3	Heat test 耐热性	Time:96h 时间：96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度：+85±3℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ
7.4	Cold test 耐冷性	Time:48h 时间：48 小时 Temperature:-25±3℃ 温度：-25±3℃ Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance:≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ
7.5	Temperature Cycling 温度循环	Low temperature:-25±3℃ 低温：-25±3℃ High temperature:85±3℃ 高温：85±3℃ For 5 cycles. test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后，放置在正常环境中 30 分钟，在进行测试 Appearance: NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20mΩ
7.6	lnvariab lenes humidity 恒定湿热	Temperature:60±2℃ 温度：60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度：90%-96% RH Tim:96h 时间：96 小时 Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻：≥100 MΩ
7.7	Salt Spray 盐雾试验	Salt concentration: 5±1% 浓度：5±1% Temperature:35±2℃ 温度：35±2℃ Tim:16±2h 时间：16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来，采用浓度（5±1）%的 氯化钠溶液，连续雾化 16 小时，试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物，在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:NO Damage 外观：无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻：≤20 mΩ

深圳市韩下电子有限公司